

## 台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號  
4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國114年3月14日

發文字號：台發協字第1140003001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2025韓國首爾國際發明展簡章 (0003001A00\_ATTCH1.pdf、0003001A00\_ATTCH2.doc、0003001A00\_ATTCH3.doc、0003001A00\_ATTCH4.doc)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2025 SIIF韓國首爾國際發明展」。

說明：

- 一、2025 SIIF韓國首爾國際發明展，是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，為亞洲最大發明展，上屆有來自32個國家，超過500件作品參展，是一個地理相近又可相互砥礪吸取經驗的展覽，千萬不要錯失這一年一度的盛會，敬邀貴校師生參與國際發明競賽，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，拓展國際視野。
- 二、您的作品若擁有台灣專利(展前四年內取得)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之機票或攤位部份補助。
- 三、台灣發明協會 Taiwan Invention Association 深耕國際發明圈53載，為世界各大著名發明展籌組台灣代表團參展，台灣代表團所展出之成績斐然，獲獎甚多，學術交流與拓展商機無限。

國立清華大學



1140005086



四、參展日期：114年12月03日~12月06日，共為期4天。

五、參展地點：韓國首爾世貿 COEX展覽館 C館 3樓。

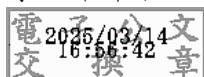
六、即日起報名至114年9月30日止，洽詢專線02-6605-7626吳

秘書或email：tia7626@yahoo.com.tw或LINE ID:

@tia1972。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學、中華台北著作權人協會

副本：



理事長 張家菊